ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛОВ РЕНИЯ И ТАНТАЛА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ИХ ЗОННОЙ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ

В.М.Ажажа, В.А.Еленский, З.Г.Карлина, Н.Н.Пилипенко

Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий ННЦ ХФТИ, г. Харьков, Украина

Проведены исследования изменения микроструктуры монокристаллов рения и тантала, связанные с чистотой рафинируемого металла и условиями кристаллизации. Наиболее совершенные и чистые монокристаллы рения имеют ступенчатую структуру, для монокристаллов тантала характерно сочетание ступенчатой и ячеистой структуры. Наиболее чистые монокристаллы рения имеют плотность дислокаций 10³-10⁴ см⁻², монокристаллы тантала 10⁴-10⁵ см⁻².

Монокристаллы металлов являются наиболее идеальными объектами для изучения физико-химических свойств металлов. Более высокая чистота и степень структурного совершенства монокристаллов, по сравнению с поликристаллическим материалом, позволяет проводить более корректные исследования ряда структурно-чувствительных физических свойств: электросопротивления, длины свободного пробега электронов, магнитосопротивления, термо ЭДС, эффекта Холла, теплового расширения, сублимационных, коррозионных, механических и других свойств [1-13]. Вопросам получения высокочистых и совершенных монокристаллов тугоплавких и редких металлов, изучению их свойств, а также микроструктурным исследованиям монокристаллических объектов уделяется повышенное внимание [1,2,12-18]. В особенности это касается таких металлов как рений и тантал, обладающих высокой температурой плавления (более 3000К), уникальными физико-механическими свойствами и широким спектром использования их в чистом состоянии и в виде специальных сплавов. Вопросам получения высокочистых монокристаллов рения и тантала физическими методами посвящено ряд работ [13,17,19-22], однако исследованию микроструктуры в процессе выращивания монокристаллов этих металлов не всегда уделяется должное внимание

Известно, что характер микроструктуры монокристаллов выращенных зонной плавкой в значительной степени будет определяться примесным составом материала, типом кристаллизационной решетки и ориентацией выращенного кристалла, диаметром образца, а также параметрами выращивания: скоростью и числом проходов зоны, шириной зоны, вакуумными условиями, стабильностью условий кристаллизации и другими. Все эти параметры в значительной степени влияют на величину температурного градиента в зоне (величину концентрационного переохлаждения) и таким образом характер микроструктуры в известной степени будет отражать особенности условий кристаллизации данного кристалла [23-25].

В настоящее время известно лишь несколько работ, посвященных микроструктурным исследованиям монокристаллов рения и тантала [13,19,22,26, 27].

В данной работе проведены исследования изменения микроструктуры монокристаллов рения и тантала, связанные с чистотой рафинируемого металла, условиями кристаллизации (различная ориентация выращивания, скорость движения и число проходов зоны). Для исследований микроструктуры рения и тантала использовались монокристаллы, полученные зонной плавкой [17,19,20,22]. Чистота монокристаллов оценивалась величиной относительного остаточного сопротивления $R_{ocr} = R(300K)/R(4.2K)$, монокристаллы рения имели величину $R_{ocr} \sim 400...$ 30000, тантала $R_{ocr} \sim 60...300$. Содержание металлических элементов в монокристаллах рения и тантала составляло ($10^{-4}...10^{-7}$) мас.%, концентрация газовых примесей и углерода в рении представлена на рис.1, для монокристаллов тантала содержание водорода и азота составляло $\sim 10^{-3}...10^{-4}$ мас.%, кислорода и углерода – $10^{-2}...10^{-4}$ мас.%.



Рис. 1. Зависимость величины относительного остаточного сопротивления (R_{ocm}) от концентрации примесей углерода (1), кислорода (2), азота (3) и водорода (4) в рении

Исследовалась микроструктура монокристаллов, полученных со скоростью движения зоны (v) 2,5-18 мм/мин, число проходов зоны (n) от 2 до 15, диаметр исследуемых образцов 7...12 мм. Микроструктура монокристаллов изучалась методами рентгенографии, оптической и электронной микроскопии. Для выявления структуры различных кристаллографических плоскостей применялись реактивы, указанные в табл.1 и 2.

Изучалась микроструктура поверхности цилиндрических монокристаллов (без разрушения образца), выращенных в различных кристаллографических направлениях и микроструктура основных кристаллографических плоскостей, вырезанных из ориентированных монокристаллов. Подготовка поверхности образцов для исследований микроструктуры проводилась по методике, описанной в работе [28]. В монокристаллах рения исследовались кристаллографические плоскости (0001),(1010),(1120),(1011), в тантале – (100), (110) и (101).

Микроструктура рения. Микроструктура основных кристаллографических плоскостей рения выявлена на поверхности цилиндрических зонноплавленых монокристаллов (без разрушения образца), выращенных в направлениях <0001>, < 1010 > представлена на рис.2. Как видно из рис.2,а,б поверхность монокристалла, выращенного в направлении <0001> в плоскости выхода призмы (1010), т.е. в плоскости параллельной оси роста кристалла, имеет полосчатую структуру. Горизонтальные полосы на снимке совпадают с плоскостью фронта кристаллизации. Ширина полос имеет разные размеры, что может свидетельствовать о флуктуациях в величине скорости кристаллизации, вызванных, повидимому, неравномерным перемещением фронта кристаллизации. Столбчатая структура расположена вдоль оси выращивания. Разориентация элементов субструктуры для наиболее чистых монокристаллов (R_{oct}>20000), в области выхода оси *а* составляет 5... 10', в области выхода оси в – 1...5', а в области выхода оси с (т.е. плоскости перпендикулярной оси роста) – 1,35'. Для монокристаллов рения, выращенных в направлении < 1010>, на поверхность цилиндрического образца выходят плоскости базиса $\{0001\}$ и призмы второго рода $\{11\overline{2}0\}$. Травление плоскости (0001) в области выхода оси с на поверхности монокристалла выявило блочную ступенчатую структуру, разориентация блоков - 60...120' (см. рис.2, в).

В области выхода оси *в* наблюдаются полосы, перпендикулярные оси роста, отражающие перемещение зоны и ступенчатую структуру роста кристалла (см. рис.2,г). Разориентация элементов субструктуры ~ 10'.

Таблица 1.

Составы реактивов, ре	ежимы электролитической	полировки и т	равления для	изучения (структуры (основных
	кристаллографических г	плоскостей мон	юкристаллов	рения		

	кристаллографических плоскостей монокристаллов рения							
N⁰	Состав реактива	Плоскости	Режимы*	Особенности травления				
1.	1ч.H ₂ CrO ₄ +1ч.H ₂ O+4ч.CH ₃ COOH	$(10\overline{1}0), (11\overline{2}0)$	I=4A/см ²	Электролитическая полировка,				
		(0001)	U=12-20V	получение гладкой зеркальной				
		(0001)	T=20-50°C	поверхности.				
2.	1л.NaOH(0,01H)+5 г осадок сока	$(10\overline{1}0), (11\overline{2}0)$	I=0,8А/см ²	Электролитическое травление**,				
	алоэ	(0001)	U=30V	выявление ступенек роста на				
		(0001)	T=22°C	плоскостях.				
3.	40млH ₃ PO ₄ +10млHNO ₃ +	(0001)	$I=0,4A/cm^2$	Выявляет фигуры роста и дисло-				
	+30мл(1чСгО ₃ +1млH ₂ O+		U=6V	кационные ямки травления гекса-				
	+1млСН ₃ СООН+20млН ₂ Одист.)		T=22°C	гональной формы.				
4.	40млH ₃ PO ₄ +(3-4)г CrO ₃ +	(1010)	I=0,15А/см ²	Выявление четырехгранных дис-				
	+5капель HNO ₃	$(11\overline{2}0)$	U=2-2,5V	локационных ямок травления.				
		()	T=22°C					
5.	30г(H ₃ BO ₃ +100млH ₂ 0)+5гКВг	(1010)	U=11V	Выявляет дендриты.				
6.	30гH ₃ BO ₃ +100млH ₂ 0+5капBr	(1010),(0001)	U=11V	Выявляет кристаллиты.				
7.	20млH ₂ O+20мл(50мл HNO ₃ +	$(10\overline{1}0)$	$I=0.4A/cm^2$	Выявляет сетки дислокаций деко-				
	+10млHC1+2млH ₂ SO ₄ +	(1010)	U=10-15V	рированные примесями в чистых				
	+10млСН ₃ СООН) +5млНF			монокристаллах.				
8.	$HNO_3+H_3PO_4+CrO_3$	$(10\overline{1}0)$	$I=1A/cm^2$	Выявляет субграницы в монокри-				
			и менее	сталлах.				
9.	2-4% р-р NaOH в H ₂ O	$(101\bar{1})$	$I=0,4A/cm^{2}$	Дислокационная структура в				
	* *	(1011)	U=30V	плоскости пирамиды.				

* - Катод из нержавеющей стали, ток постоянный для всех реактивов.

Таблица 2.

Составы травителей и режимы травления плоскостей монокристаллов тантала



Рис.2. Микроструктура поверхности основных кристаллографических плоскостей монокристаллов рения, выращенных в направлении <0001> и < 1010> на поверхности цилиндрического образца: пл. (1010) <0001>, ув.115 (а); пл. (1010) <0001>, ув.600 (б); пл. (0001) < 1010>, ув.115 (в); пл. (1120) < 1010>, ув.600 (г)

На рис.3,а,б представлена микроструктура шлифа плоскости (1010), вырезанной из средней части монокристалла, расположенной параллельно оси выращивания [0001]. Как видно из рис.3,а,б микроструктура плоскости (1010) имеет ступенчатый характер, причем большие ступеньки вытянуты вдоль оси роста кристалла и, в свою очередь, делятся на блоки, которые вытянуты вдоль оси < 1010>, т.е. параллельно фронту кристаллизации (рис.3,б) (электронная микроскопия). Электронная микроскопия шлифов плоскостей (1120), (0001) показала, что эти плоскости, как и плоскость (1010), состоят из ступенек, отличающихся лишь различной шириной и протяженностью (см. рис.3). В табл.3 представлены размеры ступенек роста, обнаруженных на основных кристаллографических плоскостях рения С R_{ост}~ 20000, числом проходов - 15, скоростью передвижения зоны 4 мм/мин.

Как видно из табл.3 максимальную длину и ширину имеют ступеньки роста в базисной плоскости в независимости от оси выращивания кристалла. Слоистая (ступенчатая) структура роста наблюдается также для пирамидальных плоскостей (см. рис.3,ж,з). Микроструктура монокристаллов рения в значительной степени зависит от чистоты полученного материала, скорости выращивания монокристаллов, числа проходов зоны. Об этом свидетельствуют данные ростовой микроструктуры монокристалла рения после пяти проходов зоны со скоростью движения зоны ≥ 15 мм/мин. Содержание примесей кислорода и углерода ~10⁻¹- 10⁻² мас.%, R_{ост}= 500...860, направление роста <0001>.

Таблица 3 Размеры ступенек роста на основных кристаллографических плоскостях рения

финеских плоскостих рения									
Исследуемая	Длин	а, мм	Ширина, мм						
плоскость,									
ось роста	мах	min	max	мin					
(1010), <0001>	0,05	0,006	0,006	0,004					
(1120), <0001>	0,08	0,020	0,006	0,002					
(0001), <0001>	0,07	0,009	0,050	0,030					
(0001), < 1010>	0,10	0,025	0,045	0,010					

Из рис.4,а-в видно, что для монокристаллов невысокой чистоты, выращенных с большой скоростью. характерно образование дендритов (см. рис.4,а) или образование переходной структуры - сочетание ячеистой и дендритной структуры (см. рис.4,в). На рис.4,д представлена микроструктура базисной плоскости, видно, что в базисе выявляются кристаллиты, имеющие различную кристаллографическую огранку и, по всей вероятности, представляют собой закристаллизовавшийся материал из междендритного пространства. Необходимо отметить, что кристаллиты, обнаруженные в плоскости (0001) после травления шлифа в реактиве №6 (см. табл.1), имеют различную цветовую гамму - от ярко оранжевого до черного, что, по-видимому, связано с различной адсорбционной способностью плоскостей, ограняющих кристаллит, по отношению к травителю [29, 30].

Для монокристаллов рения, выращенных в направлении <0001> из более чистого исходного сырья, и концентрации примесей кислорода и углерода после плавления 10⁻²...10⁻³ мас.% в образцах после 3-х проходов зоны со скоростью 15 мм/мин в плоскости (1010), как и в случае более грязных образцов, наблюдаются разрозненные микродендриты (см. рис.4,г). Дальнейшее плавление монокристалла со скоростью 4-5 мм/мин приводит к появлению после пяти проходов зоны блочной структуры (см. рис.4.д), а после 8 проходов зоны образуется неправильная ячеистая структура (см. рис.4,е). После 10-15 проходов зоны в образцах наблюдается ступенчатая структура роста (см. рис.3). Содержание кислорода и углерода в этих образцах уменьшается до <10⁻⁴ мас.%, металлических примесей 10⁻⁶...10⁻⁷ мас.%, R_{ост}=20000...30000.

Дислокационная структура, выявленная на основных кристаллографических плоскостях, выращенных в направлении [0001] высокочистого монокристалла рения (R_{ост}~ 30000), представлена на рис.5,а-г (травители №3, №4, №9). Как видно из рис.5 морфология ямок травления соответствует кристаллографической симметрии исследуемых плоскостей. Плотность дислокаций в наиболее чистых монокристаллах - 3·10⁻⁴ см². Из рис.5 также видно, что гексагональные фигуры травления шестигранной формы, по всей вероятности, являются



Рис.3. Морфология роста основных кристаллографических плоскостей монокристаллов рения: а,б - пл. (1010); в,г - пл. (1120); д,е - пл. (0001); ж,з - пл. (1011); а,в,ж - ув.340; д - ув.200; б,г,е,з - ув.3000



Рис.4. Микроструктура роста монокристаллов рения различной чистоты: а) пл. (1010), n=3, R_{ocm}=500, дендриты, ув.120; б) пл. (1010), n=5, R_{ocm}=860, ячейки, ув.200; в) пл. (0001), n=3, ув.200, R_{ocm}=500, кристаллиты, ув.200; г) пл. (1010), микродендриты, ув.340; д) пл. (1010), блоки, ув.200; е) пл. (1010), ячейки, ув.560



Рис.5. Фигуры травления на основных кристаллографических плоскостях монокристаллов рения: а) и б) пл.(0001)<0001>, ув.200; в) пл. (1010) < 1010>, ув. 450; г) пл. (1011)<0001>, ув.200

винтовыми дислокациями и отражают ступенчатую или слоистую структуру роста монокристаллов рения.

Микроструктура тантала. Структуру монокристаллов тантала, полученных зонной плавкой реактивах выявляли металлографически в (см. табл.2) на плоскостях, параллельных и перпендикулярных оси роста кристаллов. Исследование ориентации роста монокристаллов тантала при скоростях движения зоны 18...2,5 мм/мин показало, что самопроизвольная ориентация монокристаллов осуществляется, в основном, в направлении <011>. Все полученные монокристаллы в пределах исследуемых скоростей имели блочную структуру, выявленную на всех основных кристаллографических плоскостях. Разориентация элементов субструктуры в торцевой части чистых монокристаллов тантала (R_{ост}~280) составляла ~ 0,01°.

Детальное исследование ростовой структуры основных кристаллографических плоскостей проводилось на монокристаллах различной степени чистоты ($R_{oct} \sim 60, 120, 280$), выращенных в направлении <011>. Образец с $R_{oct} = 280$ плавился в разреженной среде кислорода ($P_{O_2} = 10^{-4} \dots 10^{-5}$ мм рт.ст.) вначале со скоростью движения зоны v = 18 мм/мин и числом проходов n=4, а затем было сделано 2 прохода зоны с v=2,5 мм/мин. Образец с $R_{oct}=60$ плавился с v=18 мм/мин и n=3, а с $R_{oct}=120 - c v=4,5$ мм/мин и n=4. На рис.6-8 представлена ростовая микроструктура основных кристаллографических плоскостей (001), (101), (011) в зависимости от чистоты монокристаллов.

Как видно из рис.6,а-г для плоскостей (001) характерна субзеренная структура состоящая из ячеек. Для образцов с R_{ocr} = 60...120 характерно наличие включений по границам субзерен. Образец с R_{ocr} ~280 состоит из субзерен различных порядков и ячеистой структуры, направленной вдоль оси роста монокристалла.

На рис.7,а-г представлена структура роста плоскости (101), параллельной оси выращивания. Из рис.7 видно, что плоскость имеет ступенчатый характер, между ступеньками наблюдаются конгломераты включений (углерода), ступени вытянуты перпендикулярно оси роста кристалла. С повышением чистоты монокристаллов уменьшается число включений между ступеньками. Для монокристаллов низкой чистоты, выращенных с высокой скоростью роста, характерно неравномерное распределение примесей в плоскости (101) (см. рис.7,а,б).

На рис.8,а-г представлена ступенчатая структура плоскости, перпендикулярной оси выращивания и параллельной плоскости кристаллизации, т.е. (011). Микроструктура плоскости носит ступенчатый характер, между ступеньками выявляются дислокационные цепочки, которые, по всей вероятности, характеризуют степень разделения и распределения углерода в кристаллах. Для монокристаллов, полученных в условиях плавления в кислороде, между ступеньками не обнаруживаются скопления включений. Таким образом, можно сделать вывод, что ростовая структура монокристаллов тантала представляет собой сочетание ступенчатой и ячеистой структур.



Рис.6. Микроструктура плоскости (001) монокристалла тантала: a,б) R_{ocm}=60, ув.320 и 1000; в) R_{ocm}=120, ув.75; г) R_{ocm}=280, ув.160



Рис. 7. Микроструктура плоскости (101) монокристалла тантала: а,б) R_{ocm}=60, ув.320 и 1000; в) R_{ocm}=120, ув.1000; г) R_{ocm}=280, ув.320



Рис.8. Микроструктура плоскости (011) монокристалла тантала:а) R_{ocm}=60, ув.1000; б) R_{ocm}=120, ув.1000; г) R_{ocm}=280, ув.1000

На рис.9,а,б представлена дислокационная структура, выявленная на плоскости (011) наиболее чистого монокристалла тантала. Ямки травления имеют кристаллографическую огранку. Плотность ямок травления в наиболее чистых монокристаллах тантала составляет 10⁵ см⁻².

В заключение можно сделать следующие выводы: микроструктура монокристаллов рения и тантала в значительной степени зависит от условий кристаллизации и чистоты исходного материала. Наиболее совершенные и чистые монокристаллы рения имеют ступенчатую структуру, для монокристаллов тантала характерно сочетание ступенчатой и ячеистой структуры. Наиболее чистые монокристаллы рения имеют плотность дислокаций 10³... 10⁴ см⁻², монокристаллы тантала 10⁴...10⁵ см⁻².

Авторы выражают благодарность Ковтуну Г.П. за полезные обсуждения затронутых в работе вопросов.



Рис.9. Ямки травления на плоскости (011) монокристалла тантала с R_{ocm} =280: а) ув.160; б) ув.1000 ЛИТЕРАТУРА 12.В.М. Ажажа, П.Н. Вьюгов, Н.Н. Пилипенко. Та

1.Е.М. Савицкий, Г.С. Бурханов. Монокристаллы тугоплавких и редких металлов и сплавов. М.: Наука, 1972, 257 с.

2.Г.Ф. Тихинский, Г.П. Ковтун, В.М. Ажажа. Получение сверхчистых редких металлов. М.: Металлургия, 1986, 161 с.

3.Е.М. Савицкий, И.В. Буров, С.В. Пирогова, Л.Н. Литвак. Электрические и эмиссионные свойства металлов. М.: Наука, 1978, 269 с.

4.В.М. Ажажа, Г.П. Ковтун, В.А. Еленский, З.Г. Карлина. Анизотропия физических свойств монокристаллов рения, рутения, осмия различной чистоты // Высокочистые вещества. 1988, №.3, с.173-179.

5.В.С. Оковит, В.А. Еленский, Г.П. Ковтун, Л.А. Чиркина. Зависимость внутреннего трения монокристаллов рения, деформированных двойникованием, от чистоты и ориентации // ФНТ. 1981, № 7, вып.2, с.232-243.

6.И.А. Гиндин, Л.А. Чиркина, В.С. Оковит и др. Влияние чистоты и ориентации монокристаллов рения на механические свойства в интервале температур 4,2-300 К // ВАНТ. Серия: Общая и ядерная физика. 1983, вып.1(2), с.95-96.

7.И.Я. Дегтяр, В.Н. Колесник, В.И. Патока и др. Сублимационные свойства монокристаллов рения различной чистоты // *ВАНТ. Серия: Общая и ядер-* ная физика. 1983, вып.1(2), с. 97-100.

8.А.Г. Бурков, М.В. Ведерников, В.А. Еленский, Г.П. Ковтун. Анизотропия, термо э.д.с. и электросопротивление рения высокой чистоты // ФТТ. 1986, т.28, вып.3, с.785-786.

9.Н.В. Волкенштейн, В.Е. Старцев, В.И. Черепанов и др. Анизотропия электросопротивления монокристаллов рутения и рения в интервале температур 2-300 К // ФММ. 1978, т.45, вып.6, с.1183-1199.

10.В.А. Еленский, Г.П. Ковтун, В.П. Попов. Влияние чистоты на коэффициент теплового расширения монокристаллов рения в интервале температур 4,5-300 К // ФММ. 1984, т.57, №2, с.413-414.

11.И.Я. Дегтяр, В.И. Силантьев, Є.Т. Мадатова и др. Анизотропия характеристик электронной структуры и сублимационных свойств монокристаллов рения // Высокочистые и монокристаллические металлические материалы. М.: Наука, 1987, с.133-136.

12.В.М. Ажажа, П.Н. Вьюгов, Н.Н. Пилипенко. Тантал и его свойства // Тантал и ниобий, их свойства. М.: ВНИИ хим.техн, 1992, вып.1, с. 5-50.

13.Е.В. Оттенберг, А.Н. Мироничева, П.С. Маскудов и др. Получение, структура и механические свойства монокристаллов тантала // Высокочистые и монокристаллические металлические материалы. М.: Наука, 1987, с.57-61.

14. Структура и свойства монокристаллов тугоплавких металлов. М.: Наука, 1973, 259 с.

15. Монокристаллы тугоплавких и редких металлов. М.: Наука, 1969, с. 192.

16. Тугоплавкие металлы, сплавы и соединения с монокристаллической структурой. М.: Наука, 1984, 260 с.

17.Г.Ф. Тихинский, В.М. Ажажа, Г.П. Ковтун, В.А. Еленский. Получение редких и тугоплавких металлов особой чистоты // ВАНТ. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. 1989, вып.1(2), с. 49-62.

18. Металлические монокристаллы, получение и исследование свойств. М.: Наука, 1976, с. 264.

19.В.М. Ажажа, Г.П. Ковтун, В.А. Еленский и др. Получение и некоторые свойства высокочистых монокристаллов рения // Тугоплавкие металлы, сплавы и соединения с монокристаллической структурой. М.: Наука, 1984, с.20-24.

20.В.М. Ажажа, Г.П. Ковтун, В.А. Еленский и др. Монокристаллы рения с отношением R_{298K}/R_{4.2K} выше 30000 // Материалы совещания по вопросам получения и исследования свойств чистых металлов. Харьков, ХФТИ АН УССР. 1977, с.36-37.

21.R.R. Soden., G.F. Brennert, E. Buechler. The preparation of high purity rhenium single crystals // J. Electrochem. Soc. 1965, v.112, p.77-79.

22.В.М. Ажажа, П.Н. Вьюгов, В.А. Еленский, Н.Н. Пилипенко, Н.А. Скакун, З.Г. Карлина. Получение монокристаллов тантала зонной перекристаллизацией // ВАНТ. Серия Вакуум, чистые металлы, сверхпроводники. 1998, вып.1(2), с.63-71. 23.В. Пфанн. Зонная плавка. М.: Мир,1970, 368 с.

24.Р. Лоидз, Р. Паркер. *Рост кристаллов*. М.: Мир, 1974, 542 с.

25.Рост кристаллов: теория роста и методы выращивания кристаллов. Под ред. К. Гудмана. М.: Мир, 1977, 363 с.

26.J.G. Feinstein, M.S. Macrakis. Leed Study of Steps and Facets on a Re Surface // J. Surface Scien., 1969, v.18, No2, p.277-292.

27.Г.С. Бурханов,Е.В. Оттенберг, А.Н. Мироничева. Структура и свойства монокристаллов тантала, полученных различными способами // Высокочистые вещества. 1993, №4, с.20-25.

28.Г.П. Ковтун, З.Г. Карлина, В.А. Еленский, В.С. Беловол. Влияние электроэрозионной обработки на поверхностную микроструктуру монокристаллов рения // Тугоплавкие металлы, сплавы и соединения с монокристаллической структурой. М.: Наука, 1984, с.234-239.

29.К. Сангвал. Травление кристаллов: теория, эксперимент, применение. М.:Мир, 1990, 492 с.

30.М. Беккерт, Х. Клемм. Способы металлографического травления. М.: Металлургия, 1988, 400 с.